

FABIO GUALANDRIS
Executive Vice President
Direttore Generale Packaging and Test Manufacturing
STMicroelectronics

Fabio Gualandris è da gennaio 2016 Executive Vice President e Direttore Generale dell'organizzazione manifatturiera di Packaging e Test di STMicroelectronics

Gualandris entra nel 1984 nell'organizzazione di R&S di SGS Microelettronica, una delle società da cui è poi nata STMicroelectronics, e nel 1989 assume l'incarico di Direttore delle attività operative della R&S. Nel 1996, Gualandris viene nominato Direttore della business unit Automotive. Dopo due anni negli Stati Uniti come Presidente e CEO di Semitool, società che fornisce macchinari per la produzione dei semiconduttori, nel 2000 rientra in ST come Group VP, con il compito di dirigere la divisione di prodotto RAM/PSRAM e la business unit Automotive Flash. Nel 2005, Gualandris viene nominato CEO di ST Incard, una controllata di ST nel settore delle smart card. Nel 2008-2010 diventa Vice President e Direttore Generale per la Supply Chain della joint venture nelle memorie di ST con Intel. Nel 2011 Gualandris è nominato Executive Vice President di ST per la Product Quality Excellence

Gualandris è autore di diversi saggi tecnici e manageriali, è titolare di alcuni brevetti internazionali ed è stato membro del Consiglio di amministrazione di Incard SA, ST Incard e della joint venture Numonyx-Hynix in Cina. È stato inoltre membro del Consiglio di amministrazione e Presidente di Numonyx Italia..

Fabio Gualandris è nato a Bergamo nel 1959 e ha conseguito la laurea in Fisica presso l'Università di Milano.

Gennaio 2018